

## 合肥高科科技股份有限公司

### 关于 2023 年度预计向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况

合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 20,000 万元（含）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长胡翔先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 二、会议审议情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《2023 年度预计向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议通过后生效。

#### 三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

#### 四、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日